

THƯ MỜI

HỘI THẢO ĐỐI THOẠI VỀ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI CHÂU Á *DIALOGUE FOR QUALITY INFRASTRUCTURE – BUILDING ASIA'S FUTURE*

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư thành phố TP.HCM (ITPC) phối hợp với Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo & Hội Chợ Thương Mại Vinexad, Bộ Kinh tế, Ngoại thương và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức “**Đối thoại về chất lượng cơ sở hạ tầng- Kiến tạo tương lai Châu Á**” với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 9:00-12:00, Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng Meeting Room 2, Tầng 3 Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM

Phí tham dự: miễn phí

Lĩnh vực: Xây dựng & Cơ sở hạ tầng (đường bộ, đường sắt, đường cảng, nhà thầu điện, bất động sản...)

Nội dung: Đại diện Chính phủ Nhật Bản sẽ trình bày những nội dung cơ bản sau:

- *Chất lượng cơ sở hạ tầng nào phù hợp với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Nhật Bản sẽ có vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển này.*
- *Giới thiệu sản phẩm và công nghệ Nhật Bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.*

Quý Công ty quan tâm, mong muốn gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Đại diện Chính phủ Nhật Bản về các lĩnh vực trên, xin vui lòng điền điền thông tin và gửi lại trước **ngày 5 tháng 12 năm 2017**

Mọi thông tin xin liên hệ:

Chị Thúy Vy (0938 731 369); ngngthuyvy@gmail.com; vynt@itpc.gov.vn

Chị Phi Phượng (0906 803 288); phuonghph@itpc.gov.vn;

Xin trân trọng cảm ơn./.



ĐỐI THOẠI VỀ
Chất lượng cơ sở hạ tầng – Kiến tạo tương lai Châu Á
DIALOGUE FOR QUALITY INFRASTRUCTURE - BUILDING ASIA'S FUTURE

7/12/2017 | Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh